

財團法人工業技術研究院 函

機關地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段195號

承辦人：張綾珂

電話：03-5913797

電子信箱：lingkochang@itri.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國107年09月20日

發文字號：工研材字第1070016926號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：敬邀貴單位參加內政部建築研究所「智慧建築案例現場觀摩交流參訪活動」，隨函檢奉活動DM一份，請轉知所屬並派員踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、本次交流參訪活動係本院執行內政部建築研究所107年度「智慧化居住空間整合應用計畫」，因應智慧綠建築政策與產業發展政策推展，規劃了兩個榮獲我國智慧建築與綠建築標章鑽石級認證之標竿案例：經濟部中台灣創新園區與台灣積體電路公司南科廠，向與會相關領域人士報告分享並相互交流。
- 二、本計畫之實務交流研討會活動時間謹訂於107年9月27日(四)下午14:00~16:30台灣積體電路公司南科14廠場次(台南市善化區三抱竹路1號)，以及107年10月02日(二)下午14:00~16:30經濟部中台灣創新園區場次(南投縣南投市文獻路2號)，詳細活動內容及報名方式，請詳閱附件參訪活動DM。

正本：外交部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、衛生福利部、文化部、科技部、國家發展委員會、行政院農業委員會、原住民族委員會、客家委員會、行

總收文 107/09/20





107/09/20
11:58:18